06;07;12

Фоточувствительность тонкопленочных структур на основе тройных полупроводников Culn₃Se₅ и Culn₅Se₈

© И.В. Боднарь, В.Ф. Гременок, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия Беларусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь Институт твердого тела и полупроводников Беларусской АН, Беларусь Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, С.-Петербург, Россия

Поступило в Редакцию 28 августа 2006 г.

Методом лазерного импульсного испарения исходных объемных кристаллов *p*-CuIn₃Se₅ и *n*-CuIn₅Se₈ выращены поликристаллические пленки CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ *n*-типа проводимости толщиной $0.4-1 \mu$ m, температурные зависимости удельного сопротивления которых определяются глубокими донорами с энергией активации $E_D \cong 0.2-0.3$ eV. На основе полученных пленок созданы первые фоточувствительные тонкопленочные структуры In/*p*-CuInSe и In/*n*-CuIn₅Se₈ и изменены первые спектры их фоточувствительности. Продемонстрированы возможности применения тонких пленок CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ в широкополосных фотопреобразователях оптического излучения.

PACS: 81.05.Zx, 85.30.-z

Тройные полупроводниковые соединения $A^{I}B_{2n+1}^{III}C_{3n+2}^{IV}$, где n — ряд натуральных чисел, образуются в результате взаимодействия трех сортов атомов по квазибинарному разрезу $A_2^{I}C^{IV}-B_2^{III}C_3$ [1–4]. Такое межатомное взаимодействие сопровождается образованием большой группы новых полупроводниковых соединений. Исследования их физико-химических свойств и создание первых фоточувствительных структур на их основе открыли новое направление расширения круга известных полупроводников, которые при этом удовлетворяют известным требованиям для достижения максимальной квантовой эффективности фотопреобразования солнечного излучения [5]. До сих пор фоточув-

32

ствительные структуры создавались только на объемных кристаллах полупроводниковых соединений $A^{IB}_{2n+1}^{III}C_{3n+2}^{IV}$, тогда как рекордные рубежи квантовой эффективности (~ 19%) и радиационной стойкости фотопреобразователей из CuInGaSe₂ с решеткой типа халькопирита были достигнуты именно на тонкопленочных структурах [6,7]. Данная работа принадлежит этому перспективному направлению и посвящена первым исследованиям фотоэлектрических свойств тонкопленочных структур, впервые созданных на новых полупроводниковых соединениях CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈.

В качестве мишеней при напылении пленок использовались кристаллы тройных соединений CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈, выращенные методом направленной кристаллизации расплава стехиометрического состава указанных веществ. Атомный состав мишеней контролировался посредством микрорентгеноспектрального анализа, а тип кристаллической структуры и параметры решетки, согласно дифракционным рентгеновским исследованиям порошкограмм, удовлетворительно совпадают с имеющимися в литературе данными [8].

Для получения пленок применялся метод импульсного лазерного испарения. Использовалась установка на основе промышленного лазера, работающего в режиме свободной генерации (длина волны $\lambda = 1.06 \,\mu$ m, длительность импульса $\tau = 10^{-3}$ s). Лазерный луч фокусировался на полированной и очищенной поверхности мишени посредством линзы с фокусным расстоянием около 0.5 m. Поверхность испаряемых кристаллов CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ по отношению к направлению лазерного пучка обычно наклонялась под углом падения $\theta \simeq 45^{\circ}$. Частота следования импульсов при этом составляла $3 \cdot 10^{-2}$ Hz, а энергия в импульсе равнялась 150 ÷ 180 J. Процесс напыления пленок проводился в вакуумной камере при остаточном давлении около $2 \cdot 10^{-5}$ Pa. В качестве подложек использовались стекла Corning 7059 с химически очищенной поверхностью. Процесс осаждения пленок CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ проводился при температуре подложек 300 ÷ 400°C. Толщины осажденных пленок составляли $0.4 \div 0.8 \,\mu$ m при их площади около 2 cm².

Выбранные технологические параметры импульсного лазерного испарения обеспечили точное воспроизведение состава и кристаллической структуры исходных синтезированных объемных кристаллов CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ в осажденных на стекло тонких пленках. Эти результаты доказывают перспективность использованного метода для получения тонких пленок тройных соединений.

Согласно данным измерений термоэдс, получаемые в процессе лазерного испарения мишеней p-CuIn₃Se₅ и n-CuIn₅Se₈ тонкие пленки обнаружили только электронный тип проводимости. Если для кристаллов n-CuIn₅Se₈ это означает воспроизведение типа проводимости исходного состояния, то в случае объемных кристаллов p-CuIn₃Se₅ в результате их лазерного испарения тип проводимости конвертирует и получаемые пленки уже обладают n-типом проводимости.

Удельное сопротивление полученных пленок для обоих соединений лежит в пределах $10^3 \div 10^4 \Omega \cdot \text{сm}$ при T = 300 K, что существенно ниже, чем для полученных в результате направленной кристаллизации объемных кристаллов. Можно предположить, что вследствие лазерного испарения в пленках CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ концентрация доноров из-за отклонений их состава от стехиометрии становится доминирующей, что и вызывает конверсию типа проводимости $p \rightarrow n$ в случае пленок CuIn₃Se₅. Исследования температурной зависимости удельного сопротивления пленок CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ показало, что она подчиняется типичному для алмазоподобных полупроводников экспоненциальному закону (рис. 1)

$$\rho = \rho_0 \exp \frac{E_D}{kT},\tag{1}$$

где k — постоянная Больцмана. Энергия активации донорных центров в условиях их сильной компенсации акцепторами для пленок n-CuIn₅Se₈ оказалась равной $E_D = 0.23$ eV, а для пленок n-CuIn₃Se₅ она, как правило, оказывается несколько более высокой $E_D = 0.31$ eV [9]. Обнаруженная в работе возможность достижения конверсии типа проводимости CuIn₃Se₅ $p \rightarrow n$ в результате лазерного испарения является следствием конкуренции между донорными и акцепторными центрами, которые образуются в этом полупроводнике при его испарении в вакууме. Поэтому очевидно, что для воспроизводимого получения этих материалов с заданными свойствами следует прежде всего решить проблемы стабилизации отклонений от стехиометрии соединений в процессе испарения.

Тонкие пленки CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ обладали высокой адгезией по отношению к поверхности стекла, на которую они осаждались. Полученные пленки имели зеркально-гладкую наружную плоскость, что открыло возможности провести первые исследования фоточувствительных структур на их основе. В проходящем интегральном свете от



Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления пленок n-CuIn₃Se₅(1) и n-CuIn₅Se₈ (2). Толщина пленок, μ m: 1 - 0.6, 2 - 0.8.

лампы накаливания при толщинах 0.2 ÷ 1 µm пленки были однородно окрашены в темно-коричневый цвет.

В результате первых исследований контактных явлений на выращенных импульсным лазерным испарением пленках CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈ были реализованы выпрямляющие и фотовольтаические свойства их контакта с тонкими пленками чистого индия $(d_1 \sim 1 \,\mu\text{m})$ и электролитом (H₂O). Пленки индия наносились методом вакуумного термического испарения. Методика создания фотоэлектрохимических ячеек подобна описанной в [10].

Исследования стационарных вольт-амперных характеристик показали, что полученные фоточувствительные структуры обнаружили выпрямление $\approx 5 \div 10$ при напряжениях смещения $U \cong 5 V$, а при освещении тонкопленочных структур воспроизводимо проявляется фотовольтаический эффект. Необходимо подчеркнуть, что знак фотовольтаического эффекта в барьерах Шоттки и фотоэлектрохимических ячейках на пленках двух различных соединений *n*-CuIn₃Se₅ и *n*-CuIn₅Se₈ при изменениях энергии падающих фотонов, интенсивности и локализации светового зонда (диаметром около 0.5 mm) вдоль фотоприемной плоскости оставался неизменным и отвечал отрицательной полярности полупроводника. Фоточувствительность барьеров Шоттки и ячеек всегда преобладает при их освещении со стороны барьерных контактов. Следует указать, что максимальная вольтовая фоточувствительность для фотоэлектрохимических ячеек составила $S_{II}^m \cong 20 \,\text{V/W}$, тогда как в барьерах Шоттки $S_U^m \cong 30 \text{ V/W}$ при T = 300 K. Важно также указать, что для ячеек на основе новых халькогенидов мы не наблюдали признаков деградационных процессов в фотопреобразовании. Это означает, что в пленках n-CuIn₃Se₅ и n-CuIn₅Se₈ практически отсутствуют проявления фотокоррозии, как и для более простых по составу алмазоподобных соединений $A^{II}B^{IV}C_2^V$ [11].

Типичные спектры относительной квантовой эффективности фотопреобразования $\eta(\hbar\omega)$, представляющие собой нормированный на число падающих фотонов фототок короткого замыкания, для фотоэлектрохимических ячеек из пленок новых полупроводниковых халькогенидов, представлены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что фоточувствительность в таких ячейках возникает при энергиях фотонов $\hbar \omega \ge 0.8 \, {\rm eV}$ и непрерывно возрастает вплоть до $\sim 3.5 \,\mathrm{eV}$, причем спектры $\eta(\hbar\omega)$ обоих соединений оказались весьма подобными. В случае ячеек на некоторых из полученных пленок в спектрах $\eta(\hbar\omega)$ проявилась система эквидистантных максимумов фоточувствительности (рис. 2, кривая 1), что может быть результатом проявления интерференции излучения и в таком случае свидетельствует о высоких однородности и кристаллическом совершенстве тонких пленок CuIn₃Se₅ и CuIn₅Se₈. Спектральные зависимости $\eta(\hbar\omega)$ для барьеров Шоттки на пленках *n*-CuIn₃Se₅ и $n-CuIn_5Se_8$ обнаруживают детальное сходство с расмотренными выше для фотоэлектрохимических ячеек.

Таким образом, на основе новых тройных соединений $CuIn_3Se_5$ и $CuIn_5Se_8$ методом импульсного лазерного испарения выращены гомо-



Рис. 2. Спектральные зависимости относительной квантовой эффективности фотопреобразования фотоэлектрических ячеек H_2O/n -CuIn₃Se₅ (*I*) и H_2O/n -CuIn₅Se₈ (*2*) при *T* = 300 K в условиях их освещения со стороны электролита.

генные тонкие пленки *n*-типа проводимости. Получены первые спектры фоточувствительности тонкопленочных структур (барьеры Шоттки и фотоэлектрохимические ячейки) и установлена возможность их применения в широкодиапазонных фотопреобразователях оптических излучений.

Работа выполнена при поддержке фонда ИНТАС (проект № 03-6314) и программы ОФН РАН "Новые принципы преобразования энергии в полупроводниковых структурах".

Список литературы

- Gasanly N.M., Surpengure A., Audinly A., Gurby O., Vilma I. // J. Appl. Phys. 1999. V. 85. P. 3199.
- [2] Tsang S.B., Wei S.H., Zunger A., Hatayama-Yoshida H. // Phys. Rev. B. 1999. V. 57. P. 3198.
- [3] Боднарь И.В., Кушнер Т.Л., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Якушев М.В. // ЖПС. 2002. Т. 69. С. 519.
- [4] Боднарь И.В., Ильчук Г.А., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В. // ФТП. 2004. Т. 38. С. 168.
- [5] Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. М.: Мир, 1973.
- [6] Lundberg O., Edaff V., Stolt L. // ISES. 2003. Abstract book. Solar World Congress. June 14–19, 2003. Goteborg, Sweden, 2003. P. 57.
- [7] Jasenek A., Rau U., Weinert K., Kotschau I.M., Hanna G, Voorwinden V., Povalla M., Schok H.W., Werner J.H. // Thin Solid Films. 2001. V. 387. P. 28.
- [8] Физико-химические свойства полупроводниковых веществ: Справочник / Под ред. А.В. Новоселовой и В.Б. Лазарева. М.: Наука, 1979.
- [9] Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках. М.: Мир, 1964.
- [10] Боднарь И.В., Дмитриева Е.С., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В. // ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 3. С. 84.
- [11] Горячев Д.Н., Рудь Ю.В., Таиров М.А. // ФТП. 1989. Т. 23. С. 312.